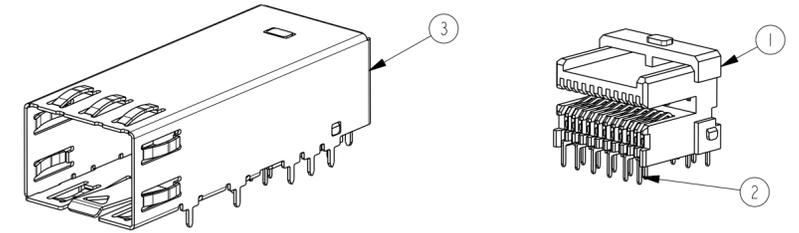
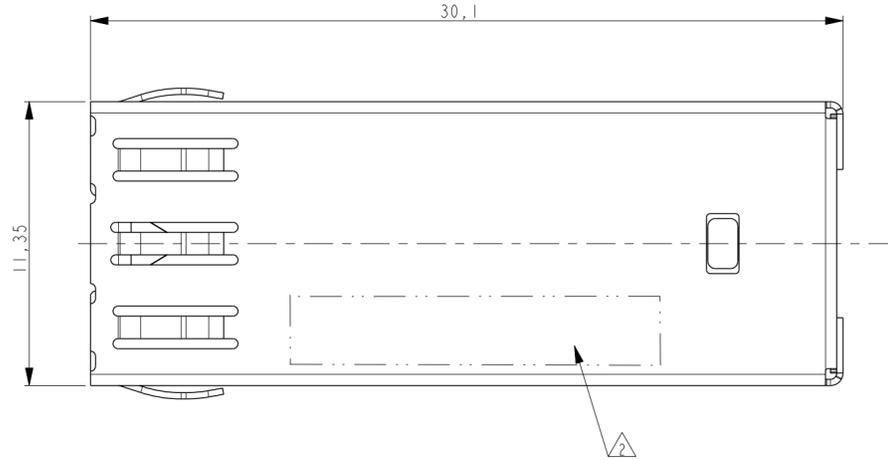
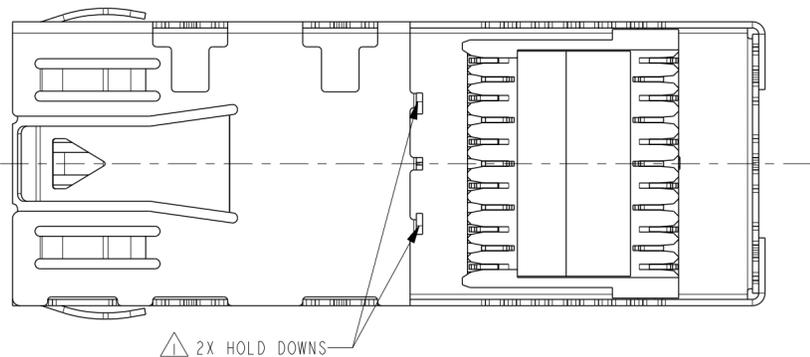
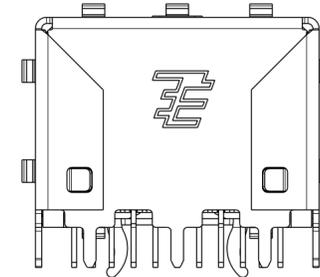
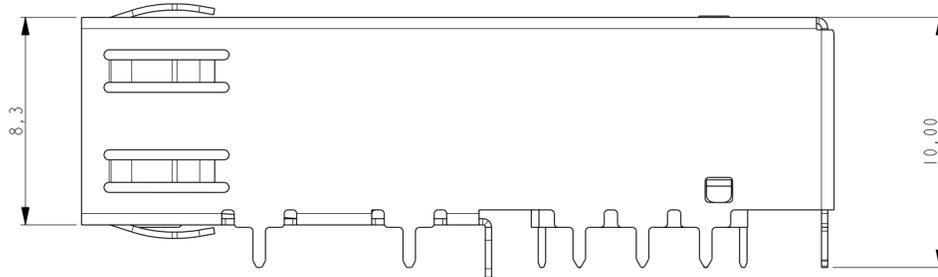
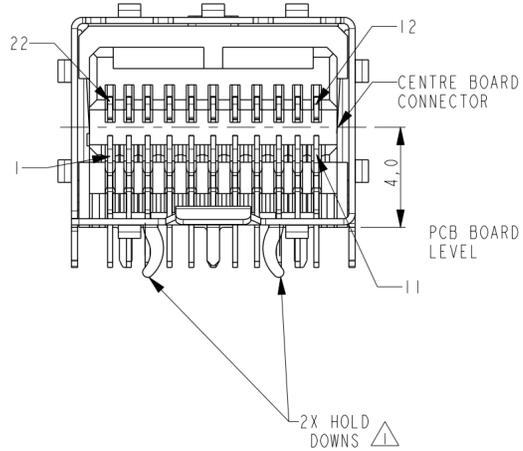


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - Tyco Electronics AMP GmbH ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A		RELEASED	11 FEB 2013	JS	GV
AI		ECR-13-005995	9 APR 2013	JS	GV



SCALE 5:2



NOTES:

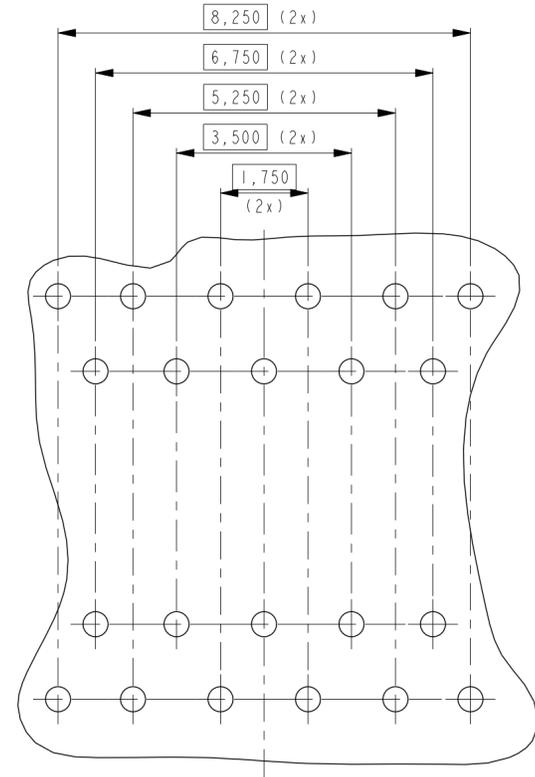
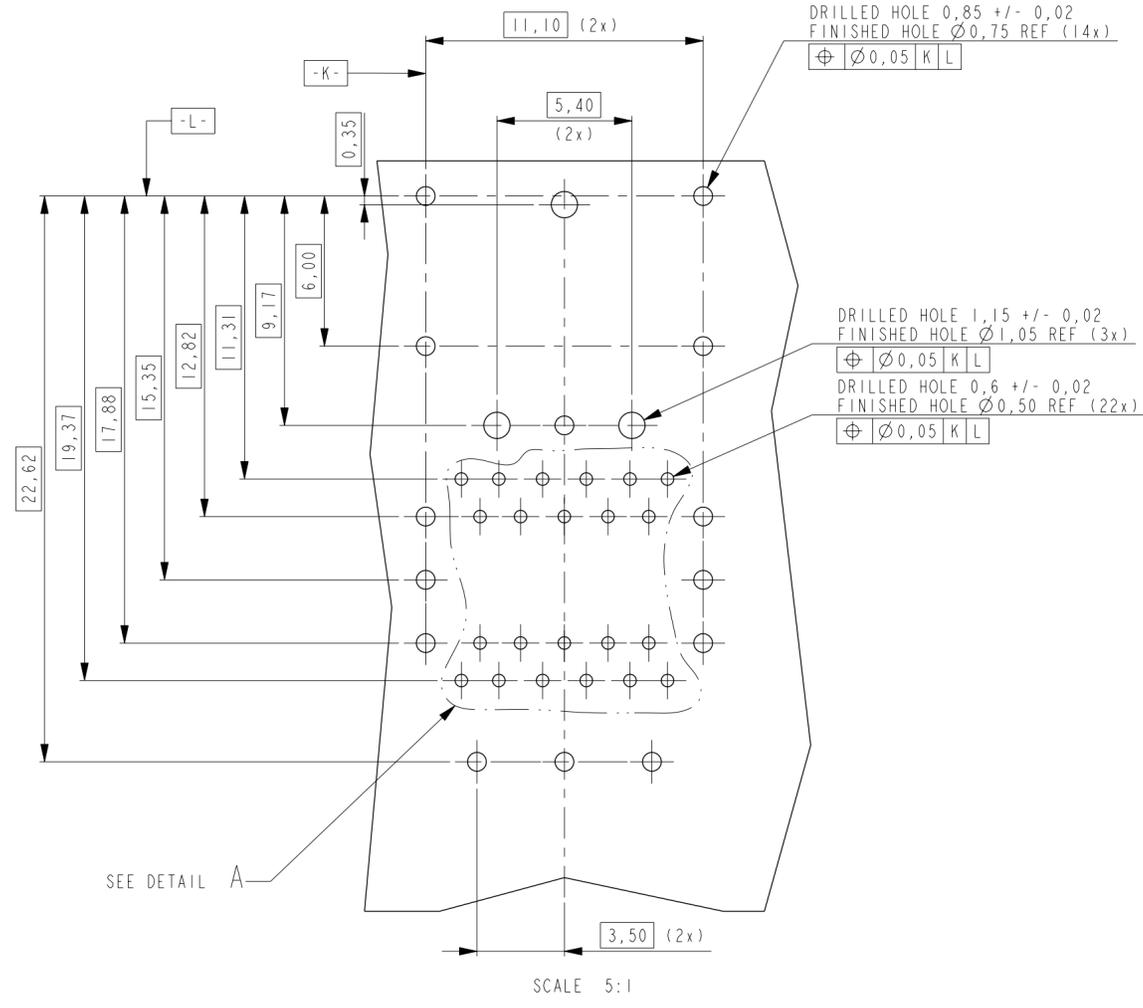
- △ HOLD DOWNS SUITABLE FOR A PCB THICKNESS RANGE OF 1,6 THRU 3,0 MM
- △ PRINTING PART NUMBER AND DATE CODE:
2246040-x
YYWW

ITEM	QUANT	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISHING
3	1	SHIELD	COPPER ALLOY	PRE-PLATED: 3,0-6,0 µm BRIGHT Sn (REFLOWED)
2	22	CONTACTS FEMALE CONNECTOR	COPPER ALLOY	SELECTIVE 0,8-1,2 µm Au IN CONTACT AREA 3,0-5,0 µm DULL Sn IN SOLDER AREA OVER 1,25-2,5 µm Ni UNDERLAYER
1	1	HOUSING REC CONNECTOR	LCP GF UL94V-0	NA

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	11 FEB 2013	STE TE Connectivity
		CHK	J. vd Heijden	
			J. Smits	
		APVD	G. Verduijn	
DIMENSIONS: mm		PRODUCT SPEC		NAME
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC		mini SFP Board Connector
0 PLC ±0,2		108-19467		SIZE
1 PLC ±0,1		114-19151		CAGE CODE
2 PLC ±0,1		WEIGHT		DRAWING NO
3 PLC ±0,1		-		A2 00779
4 PLC ±0,1		-		C=2246040
ANGLES ±2		Customer Drawing		RESTRICTED TO
FINISH		SCALE 2:1		SHEET 1 OF 2
		REV AI		

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - Tyco Electronics AMP GmbH ALL RIGHTS RESERVED.

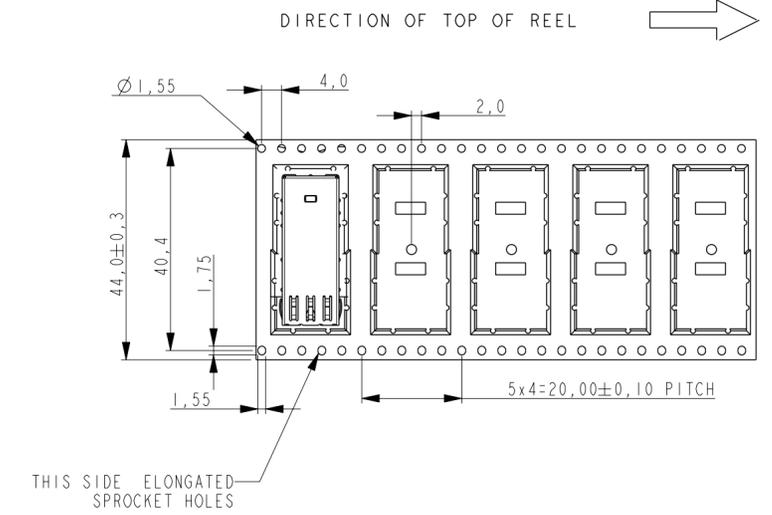
LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DATE	DWN	APVD
H	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-



DETAIL A
SCALE 10:1

RECOMMENDED BOARD-LAYOUT

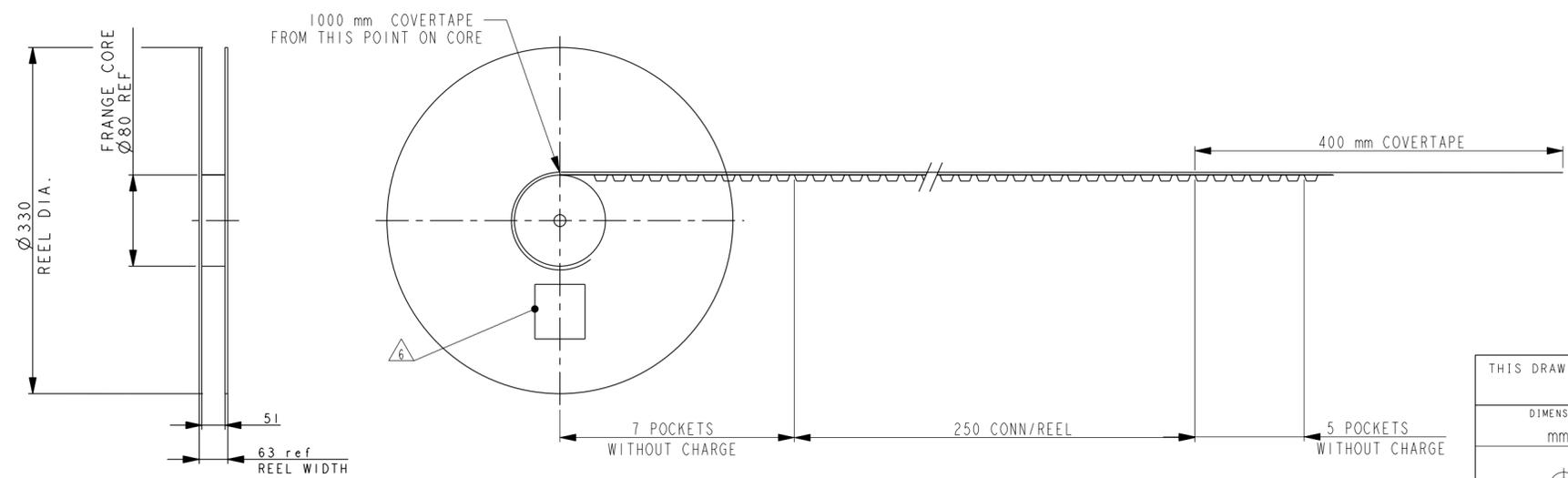
SCALE 5:1



NOTES:

- MATERIAL: BLACK POLYSTYRENE ALLOY.
- 10 SPROCKET HOLES PITCH CUMULATIVE TOLERANCE +/-0,20.
- CARRIER CAMBER IS WITHIN 1 mm IN 250 mm.
- ALL DIMENSIONS MEET EIA-481-C REQUIREMENTS.
- THICKNESS: 0,50±0,05mm.

Product No	(21P) R-state
TE P/N 2246040-1	R-7
(Bar Code)	(Bar Code)
Product Description:	(4L) Made in India
HSIO Board Connector	(Bar Code)
Manufacturing week	(Q)Quantity
YYWW	XXX
	(Bar Code)



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	11 FEB 2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK	J. vd Heijden		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	11 FEB 2013		
0 PLC ±0,2 1 PLC ±0,1 2 PLC ±0,1 3 PLC ±0,1 4 PLC ±0,1 ANGLES ±2 FINISH		PRODUCT SPEC	108-19467		
MATERIAL	-	APPLICATION SPEC	114-19151	NAME	mini SFP Board Connector
		WEIGHT	-	SIZE	A2
		Customer Drawing		CAGE CODE	00779
		SCALE 2:1		DRAWING NO	C-2246040
		SHEET 2 OF 2		RESTRICTED TO	-
		REV A1			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9